

# 產品儲存環境管制要求(Storage Condition Requirement)

晶圓、晶粒，及封裝產品，儲存環境條件

## The storage condition of wafer, Dies, and Package

- ◎ 溫度(°C) : 24 +/- 6  
Temp(°C) : 24 +/- 6
  
- ◎ 溼度溼度(%RH) : 60 +/- 20  
Humid.(%RH) : 60 +/- 20